

四会富仕电子科技股份有限公司

关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及境外控股子公司一品电路有限公司（以下简称“子公司”或“一品电路”）向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请综合授信额度提供担保。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2026 年拟向银行申请最高额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 20,000 万元的担保。授权期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止；如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止。前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资、质押融资、对外担保（包括为境外全资子公司及控股子公司贷款融资提供担保）等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在

前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。

授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、被担保人基本情况

1. 名称：一品电路有限公司（英文名称：First Quality Circuit Co., Ltd.）

2. 注册地址：7/44 Moo 4 Phana Nikhom, Nikhom Phatthana District, Rayong 21180

3. 注册资本：28.5 亿泰铢

4. 成立日期：2023 年 3 月 2 日

5. 经营范围：生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层电路板、高密度互连积层板 (HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器、以及所有用于生产的原材料及相关产品和配件，包括售后服务和技术服务。

6. 与上市公司的关联关系：为公司控股子公司，股权认缴比例为新加坡全资子公司 ELEC BRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD. 持股 29.63%，公司持股 69.67%，公司香港全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司持股 0.7%。

7. 主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，资产总额 62,757.73 万元，负债总额 13,207.29 万元，净资产总额 49,550.44 万元，资产负债率为 21.04%。

三、担保协议主要内容

公司在实施具体担保事项时，将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、履行的决策程序和意见

公司于2026年3月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为上述事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司累计对外担保的金额为 12,000 万元，2025 年 9 月 18 日公司境外控股子公司一品电路与招行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分

行”) 签署了《固定资产借款合同》与《授信协议》，招行佛山分行拟向一品电路提供总额为人民币 12,000 万元（大写：壹亿贰仟万元整，含等值其他币种）授信额度或贷款。公司与招行佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》与《不可撤销担保书》，公司为一品电路在《固定资产借款合同》与《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任。

截止本公告日，公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日